

募集要項

企業データ

社名
DOWAホールディングス株式会社

所在地
〒101-0021
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階

創業
明治17(1884)年

資本金
364億3,700万円

代表者
代表取締役社長 山田 政雄

従業員数(2016年4月現在)
6,076名(連結)

売上高(2016年3月期)
4,065億9,800万円(連結)

経常利益(2016年3月期)
350億5,600万円(連結)

事業内容
1. 総合環境リサイクル事業(廃棄物処理、貴金属リサイクル、汚染土壌回復)
2. 非鉄金属製錬事業
3. 電子材料事業(半導体材料、機能材料、電子材料)
4. 金属加工事業
5. 工業炉製造・販売、熱処理事業(表面処理)

事業所
本社/東京
営業所/大阪、愛知、静岡、福岡
研究所/環境技術研究所、製錬技術研究所、機能材料研究所、
半導体材料研究所、電子材料研究所、技術センター(金属加工)、
開発センター(熱処理)
工場/秋田、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、静岡、愛知、岡山、
福岡、熊本
海外/中国、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、インド、
アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、チェコ

採用データ

採用予定数
技術系:30名 事務系:10名

職種
技術系/研究開発、製造、生産技術開発、プラント設計・保守
生産管理、品質管理
事務系/企画、営業、経理、人事、労務、総務、法務

勤務時間
本社/9:00~17:25(フレックスタイム制)
事業所/8:00~16:00ほか(勤務地による)

勤務予定地
全国各地(本社、営業所、研究所、工場)、海外

初任給(2016年4月実績)
修士了:242,500円 学部卒:218,000円 高专卒:188,000円

諸手当
通勤費(全額支給)、超過勤務手当、住宅手当 ほか

昇給・賞与
昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月)

寮・住宅
完備(本社、営業所、研究所、工場などの勤務地周辺)

休日・休暇
週休2日、祝祭日、メーデー、創立記念日、年末年始、
有給休暇(10~22日)、慶弔休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇 ほか

応募について

選考方法
面接、適性検査

試験日
エントリーシート、適性検査より順次実施

交通費
当社規定により支給

応募方法
1. 学科推薦(技術系応募のみ受付)
応募提出書類は随時受け付けていますので、ご郵送ください
※推薦応募の場合、試験は1日で終了となります
2. 自由応募
採用ホームページ上でご応募ください
URL: <http://www.dowa.co.jp/saiyou/>

提出書類
1. 技術系
(1) 学科推薦
学科推薦書、当社指定履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
(院生の方は、学部時の成績証明書、卒業証明書も提出)
現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出
(2) 自由応募
エントリーシート
現在の研究テーマをまとめたレジュメ(A4用紙2枚)を提出
2. 事務系
エントリーシート

書類提出先
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 22階
DOWAホールディングス株式会社 人事・人材開発部門
部長 稲葉 修 宛